



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2020 年第一季自結財務報告

2020 年 04 月 29 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(29)日公告 2020 年第一季自結財務報告。

2020 年第一季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 60.71 億元，較前季減少 12%，較去年同期增加 68%
- ◆ 本季合併毛利率為 43.0%，較前季減少 1.2 個百分點；本季營業淨利率 31.9%，較前季減少 1.8 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 19.38 億元，較前季減少 17%，較去年同期增加 546%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 15.75 億元，較前季減少 14%，較去年同期增加 945%；每股盈餘為新台幣 3.76 元，前季為新台幣 4.40 元

2020 年第二季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 預計第二季營收較前一季下滑 low-single digit 百分比。
- ◆ 預計第二季毛利率約為 low-forties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“雖然全球第一季已開始籠罩在新冠肺炎的疫情陰影當中，但穩懋無論營收及獲利都有優於往年同期的表現，2020年第一季營收達到新台幣60.71億元，吻合我們先前的預期，較前一季下滑12%，與前一年同期相比大幅成長68%，雖然產能利用率下滑但仍能維持高檔，在產品組合變化不大之下，營業毛利率為43%，第一季淨利及每股盈餘分別來到新台幣15.75億元及3.76元的水準。

綜觀第一季整體營收，當產品組合中所有應用皆因為季節性因素同步下滑時，我們發現穩懋第一季晶圓出貨與5G連結性較高的Cellular 及 Infra表現相對較佳，而5G Cellular 佔整體Cellular 營收仍有20%以上的水準，我們相信這代表著全球無線通訊往5G發展的趨勢不變，也同時象徵著穩懋在5G技術的研發及業務拓展正處於領先的地位。雖然全球持續受新冠肺炎的影響，對於經濟及供應鏈的影響暫時難以估計，但是穩懋除了加強防疫及供應鏈管理之外，同時與客戶之間的研發進度及產能擴充皆未中斷，為後續的任何風險與機會做好準備。

展望2020年第二季，我們預計營收將較上一季下滑low-single digit百分比，預計毛利率約為low-forties的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中，穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。